REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 30 dic. 2020
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación
Modalidad: BID - Licitación Internacional
Subasta: No
UOC/UEP: Programa de Apoyo a la Agenda Digital
Plurianual: Si 2021,2022,2023,2024
N° de PAC - ID: 388552
Objeto de Gasto:
Fuente de Financiamiento:
Descripción del llamado y N°: Suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de infraestructura para provisión de Internet Gratuito en Espacios Públicos (Infraestructura - IGEP)
Programa:
Año/s del llamado: 2021,2022,2023,2024
Objeto del llamado: Bienes
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 26-01-2021 16:00
Lugar de consultas: Gral. Santos Nº 1170 esq. Concordia. Complejo Santos. Bloque E4. Oficina UEP
Contacto: adquisicionesuep@mitic.gov.py - Martin Ovando
Teléfono: 021 217 91888
Dirección de mail donde se debe consultar: adquisicionesuep@mitic.gov.py
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 02-06-2021 09:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 02-06-2021 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Gral. Santos Nº 1170 esq. Concordia. Complejo Santos. Bloque E4. Oficina UEP

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contraentrega
Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar: 30

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
29-03-2021	adenda_4_igep_infra_juntaaclaratoria_rev_adq_29_03_16170350291(
22-02-2021	adenda_2_lpi_infra_igep_17022021_plazo_1613754840766.pdf
22-01-2021	aclaratoria_1_lpi_06_2020__infraestructura_igep_v2___firmado_digit
18-02-2021	aclaratoria_2_lpi06_17_2021__infra_igep_dncpvf_1613574465367.pc
12-02-2021	adenda_1_lpi_infra_igep_10022021_plazo___firmado_digitalmente_1
10-03-2021	adenda_3_lpi_infra_igep_plazo___firmado_digitalmente_1615386020